

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO., LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号 发布日期	XJ-SP-7228 2002年12月2日
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 1 页 共 3 页
MODEL NO. 产品名称 . MX-98			
DRAWN 制订		APPD. 审批	
1. RATING (额定值) : AC 250V 3A			
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能规格):			
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格	
2.1 CONTACT RESISTANCE 接触电阻	MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT(100 mA OR LESS) 在 1KHz 微小电流(100mA 以下)测试。	50mΩ MAX. 50 毫欧以下。	
2.2 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻	APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN. TO FOLLOWING PORTIONS AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. (1) BETWEEN BODY AND TERMINAL. (2) BETWEEN TERMINALS. 输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试: (1) 外壳与排脚之间。 (2) 端子之间。	50MΩ MIN. 50 兆欧以上。	
2.3 DIELECTRIC STRENGTH 耐电压	AC 500V rms(50-60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5 mA (1) BETWEEN TERMINALS. (2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINAL AND FRAME. 输入 AC 500V(50-60Hz)电压,1 分钟感度电流为 0.5mA,按以下接触方法测试: (1) 接触端子之间。 (2) 插座体与端子之间。	WITHOUT DAMAGE SUCH AS INSULATION BREAKDOWN. 没有绝缘破坏等异常。	
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS (机械性能规格)			
ITEM 项目	TEST CONDITIONS 测试条件	PERFORMANCE 规格	
3.1 OPERATING FORCE 作动力		60gf MAX.	
3.2 TERMINAL STRENGTH 端子强度	A STATIC LOAD OF (500 gf) SHALL BE APPLIED TO THE TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN. IN ANY DIRECTION. 在任意一个方向的先端上加力度(500 gf)1 分钟。	MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED WITHOUT DAMAGE OR EXCESSIVE LOOSENESS OF ACTUATOR. 在排脚中没有裂开.松动等异常, 满足于机械、电器性能。	
3.3 STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS 测试标准状态	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWINGS: (1) AMBIENT TEMPERATURE: 5°C TO 35°C (2) RELATIVE HUMIDITY : 45% TO 85% (3) AIR PRESSURE : 80KPa TO 106KPa 在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: (1) 温度为 5~35°C (2) 湿度为 45%~85% (3) 气压为 80KPa~106KPa		

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号	XJ-SP-7228	
		发布日期	2002 年 12 月 2 日	
SPECIFICATION 规格书		第 A 版	第 2 页 共 3 页	
3.4	PRACTICAL TEMPERATURE RANGE 使用温度范围	-16℃~+60℃. 在-16℃~+60℃温度内使用。		
4. ENDURANCE CHARACTERISTICS (耐久性):				
ITEM 项目		TEST CONDITIONS 测试条件		PERFORMANCE 规格
4.1	SOLDERABILITY TEST 可焊性试验	THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE DIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF 230±5℃ FOR 3±0.5 SECONDS. 端子顶部被浸入锡焊池中 2mm 深, 温度为 230±5℃, 时间为 3±0.5 秒。		THE AREA OF SOLDERING SHOULD BE OVER 75% 焊接面积要有 75%以上。
4.2	RESISTANCE TO SOLDERING HEAT TEST 耐焊性试验	(1).TEMPERATURE AND IMMERSING TIME 温度及浸锡时间		
			TEMPERATURE 温度(℃)	TIME 时间(s)
		DIP SOLDERING 浸锡	260±5	3±1
		MANUAL SOLDERING 手焊	360±10	3±1
		(2) IMMERSION DEPTH; IMMERSION DEPTH UP TO THE SURFACE OF THE BOARD THICKNESS OF PRINTED WIRING BOARD 1.6MM 浸锡深度: 浸锡深度至基板(PCB)表面,基板厚度为 1.6MM		THERE SHALL BE NO DEFORMATION OF THE SWITCH. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 本体无变形,满足于机械、电气性能。
4.3	LIFE TEST 寿命试验	WITHOUT LOAD: AN ACTUATOR SHALL BE SUBJECT TO 10,000 CYCLES AT A SPEED OF 60 CYCLES FOR 1 MIN. 无负荷: 操作者以每分钟 60 次的频率作 10,000 回之无负荷测试。		(1) CONTACT RESISTANCE SHALL BE 200mΩ MAX. (2) MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. (1) 接触电阻不能超于 200mΩ (2) 其它、满足于机械、电器性能

SHENZHEN XIEJIA ELECTRONICS CO.,LTD. 深圳市协佳电子有限公司		文件编号	XJ-SP-7228
SPECIFICATION 规格书		发布日期	2002 年 12 月 2 日
		第 A 版	第 3 页 共 3 页
4.4	COLD TEST 耐冷试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度 $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ 中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小时来测定。	THERE SHALL BE NO DAMAGE ON APPEARANCE. MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. 外观无异常, 满足于机械, 电器性能。
4.5	HEAT TEST 耐热试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置在温度 $85\pm 2^{\circ}\text{C}$ 中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1 小时来测定。	
4.6	HUMIDITY TEST 潮湿试验	THE SWITCH SHALL BE STORED AT TEMPERATURE OF $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ AND HUMIDITY OF 90% TO 95% FOR 96 HOURS, THEN THE SWITCH SHALL BE MAINTAINED AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 放置 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 的相对湿度为 90%~95% 环境中 96 小时后, 再将样版放在正常环境 1 小时后进行测试。	